



# 2023年3月期 本決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2023年4月28日

# アジェンダ



## 決算報告

取締役 執行役員副社長 佐伯 幸雄

## 中期経営計画 VISION2025 2024年3月期 業績見込み

代表取締役社長 徳重 敦之



# 決算報告

取締役 執行役員副社長 佐伯 幸雄

# 2023年3月期 決算概要



## 前年同期比 増益増収

売上高 33.6% 増加

経常利益 70.5% 増加

親会社株主に帰属する当期純利益 72.6% 増加

## 通期業績予想比 増益増収

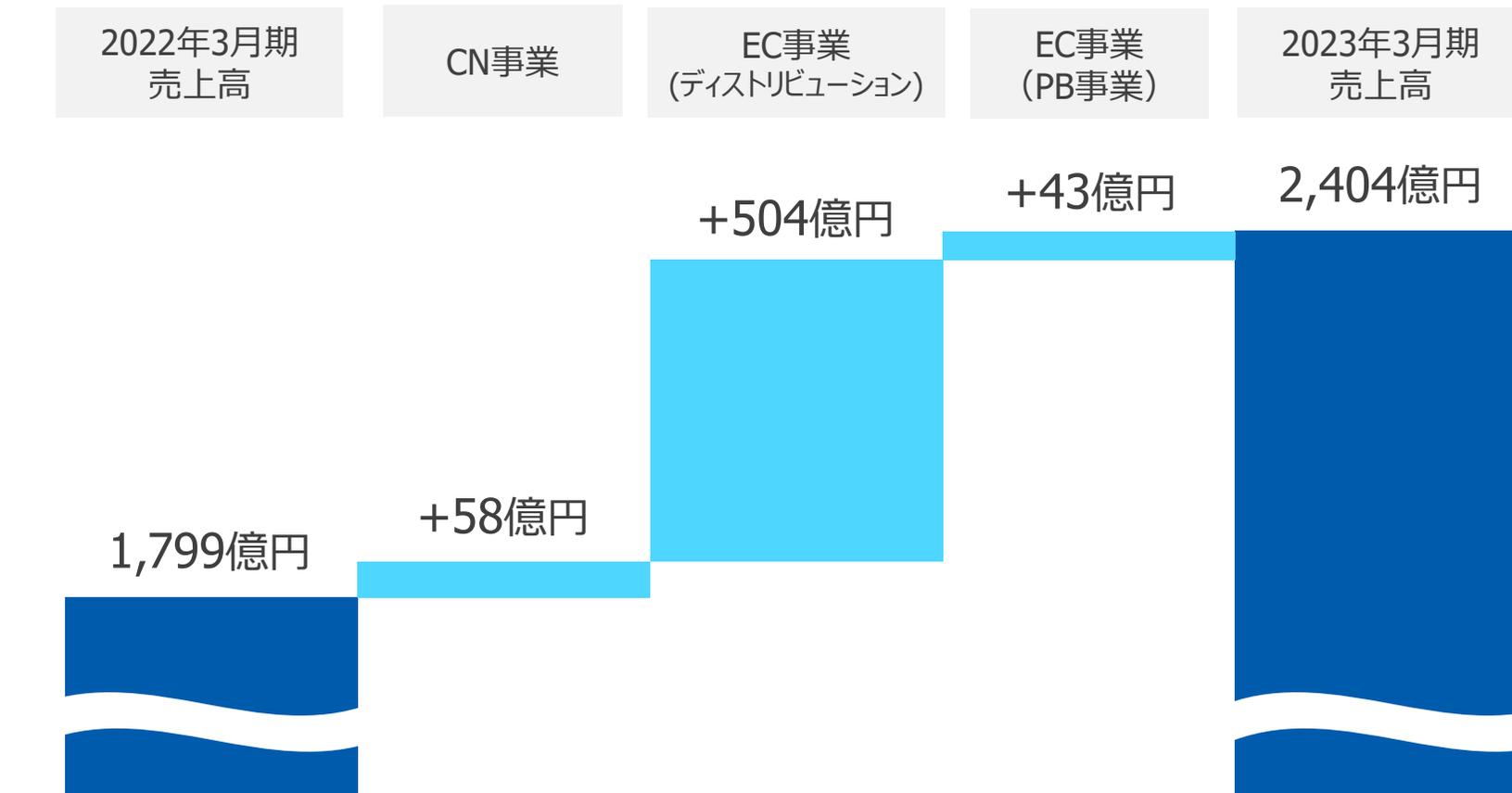
# 業績概要 前期比



	2022年3月期	2023年3月期	増減額	2023年3月期予想
売上高	179,907	240,350	60,442	230,000
売上原価	154,268	206,106	51,837	
売上総利益	25,638	34,243	8,605	
販管費	17,506	20,016	2,509	
営業利益	8,131	14,227	6,095	
営業外収益	189	268	78	
営業外費用	1,002	2,016	1,013	
経常利益	7,318	12,478	5,160	11,000
当期純利益	5,085	8,778	3,693	7,600
従業員数	1,279名	1,318名	39名	

※ 当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益  
東京エレクトロン デバイス

# 業績概要 売上高 増減



※金額は四捨五入で記載しております

セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。  
PB事業とは、プライベートブランド事業の略称であり、従来の呼称である自社ブランド事業を呼称変更しております。  
PB事業には、東京エレクトロン デバイス長崎株式会社、株式会社ファーストを含んでおります。

# セグメント別 売上高・利益

- CN事業 IT機器 長納期化も 販売・サービスともに売上高増加  
円安影響と 人員増による販管費増加で利益減少
- EC事業 半導体の供給逼迫は改善傾向 円安の影響もあり 売上高 利益ともに増加  
(百万円)

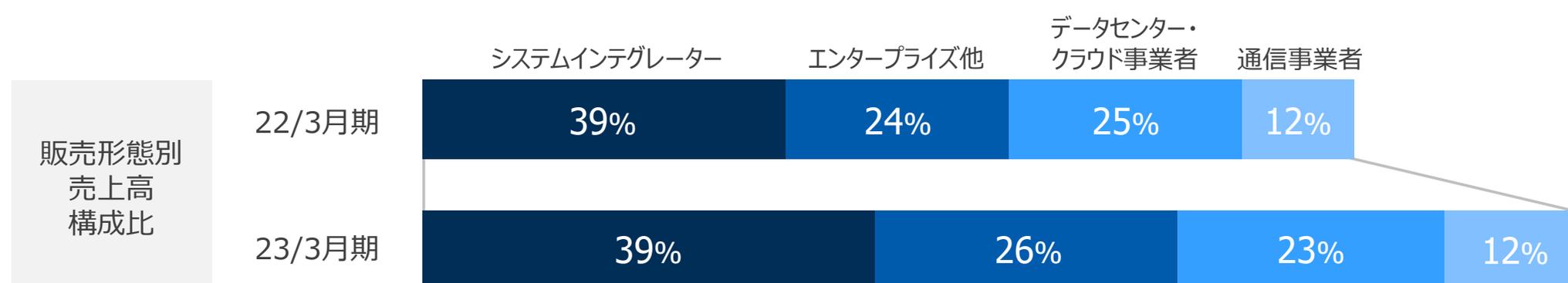
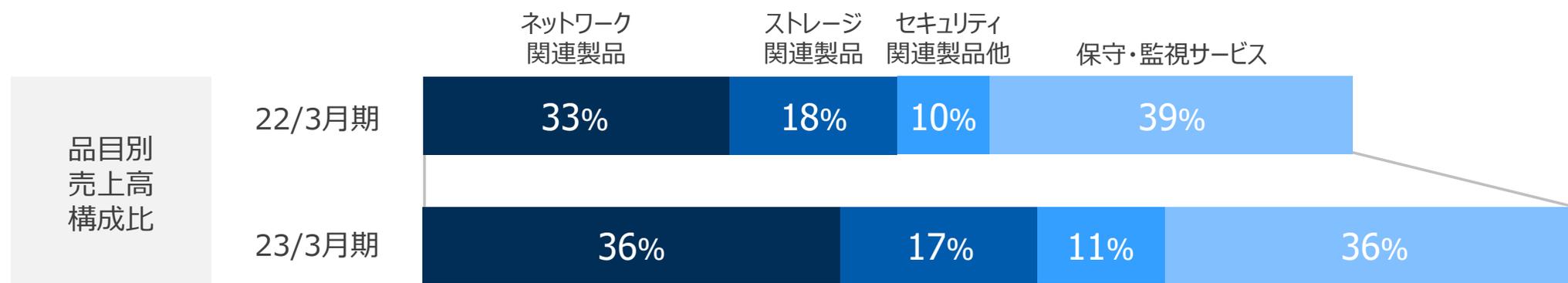
	2022年3月期		2023年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減額	セグメント利益	増減額
コンピュータシステム関連 (CN)事業	23,460	2,234	29,255	5,795	2,019	▲214
半導体及び電子デバイス (EC)事業	156,446	5,083	211,094	54,647	10,459	5,375
合計	179,907	7,318	240,350	60,442	12,478	5,160

※ セグメント利益は経常利益  
 ※ セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。

# セグメント情報 CN事業



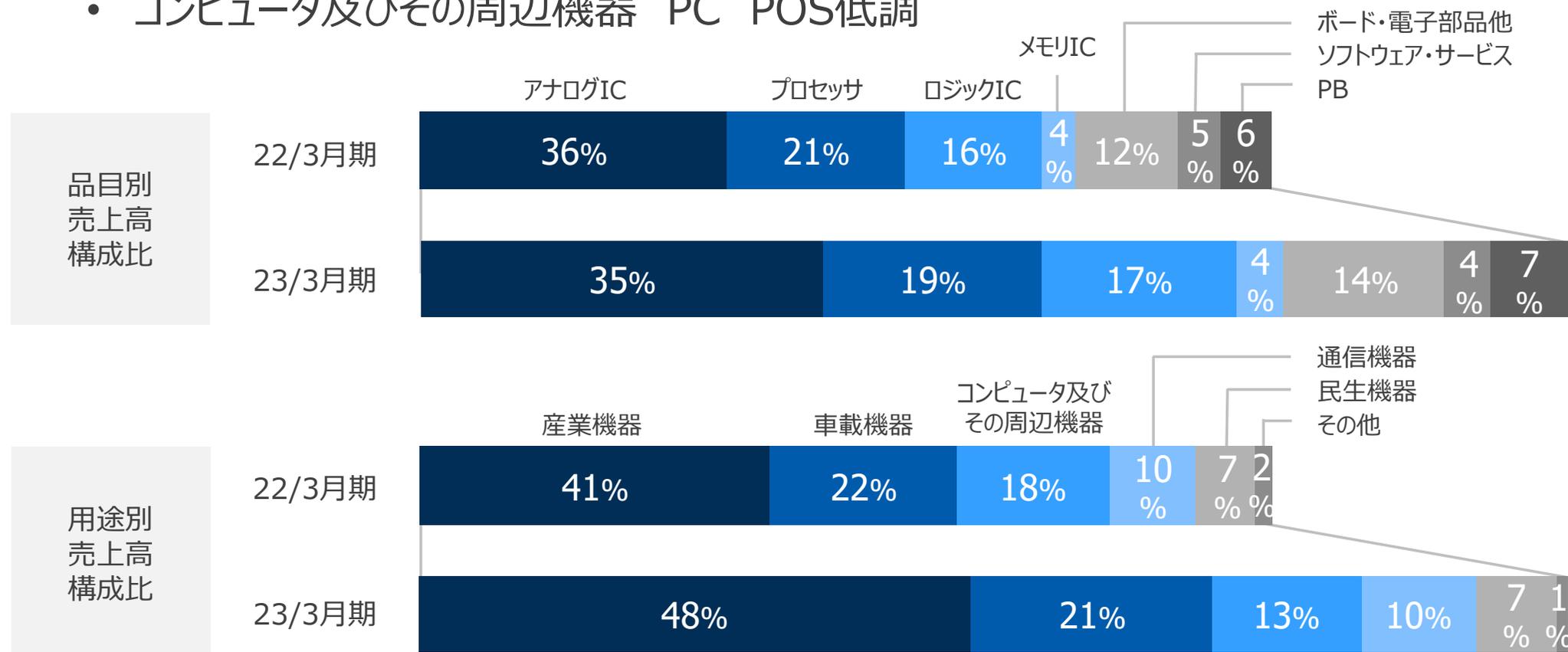
- ネットワーク関連製品 システムインテグレーター データセンター・クラウド事業者向け好調
- セキュリティ関連製品他 システムインテグレーター エンタープライズ向け伸長
- 保守・監視サービス堅調



# セグメント情報 EC事業



- 産業機器 アナログIC プロセッサ 受託開発増加
- 車載機器 アナログIC プロセッサ所要増加 商権移管によりロジックIC増加
- コンピュータ及びその周辺機器 PC POS低調



※ EC事業 用途別売上高構成比は分類を変更しております。

# 海外連結子会社 売上高 EC事業



- 産業機器向け 堅調
- コンピュータ及びその周辺機器向け 低調
- 円安影響あり

	2022年3月期	2023年3月期	増減額	増減率
海外連結子会社 売上高(百万円)	43,834	52,358	8,524	19.4%
海外連結子会社 売上高比率	28.0%	24.8%		
海外連結子会社 売上高(M\$)	390	386	▲3	▲0.9%
為替レート(円)	112.39	135.50		

※ 売上高比率は EC事業の売上高に対する比率です。

# PB事業 売上高 EC事業



- 設計・量産受託サービス
  - TED長崎
  - ファースト
- 医療機器 半導体製造装置向け好調  
半導体製造装置向け好調  
顧客設備投資増加で回復基調

(百万円)

	2022年3月期	2023年3月期	増減額	増減率
PB事業売上高	10,217	14,498	4,281	41.9%
売上高比率	6.5%	6.9%		

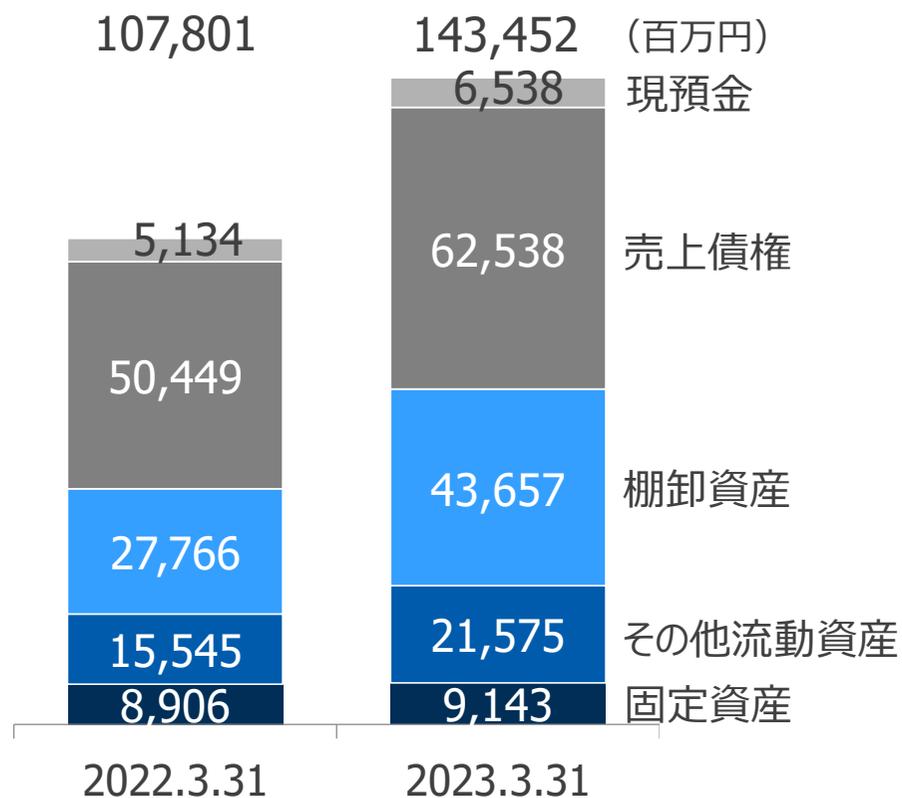
※ 売上高比率は EC事業の売上高に対する比率です。

# 貸借対照表



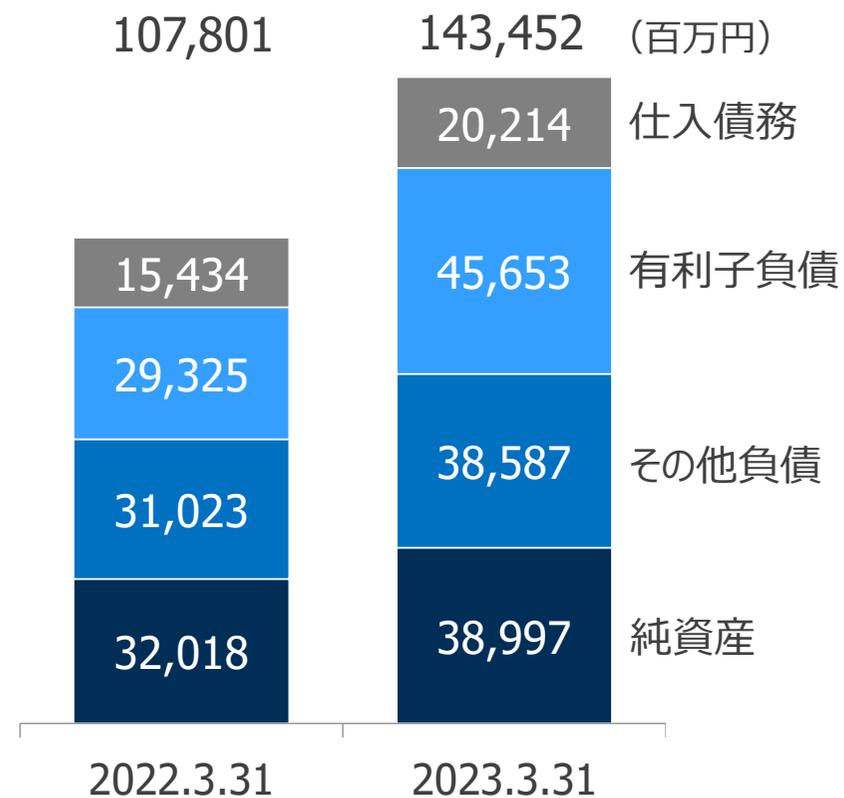
## 資産

- 売上好調により 売上債権 棚卸資産増加

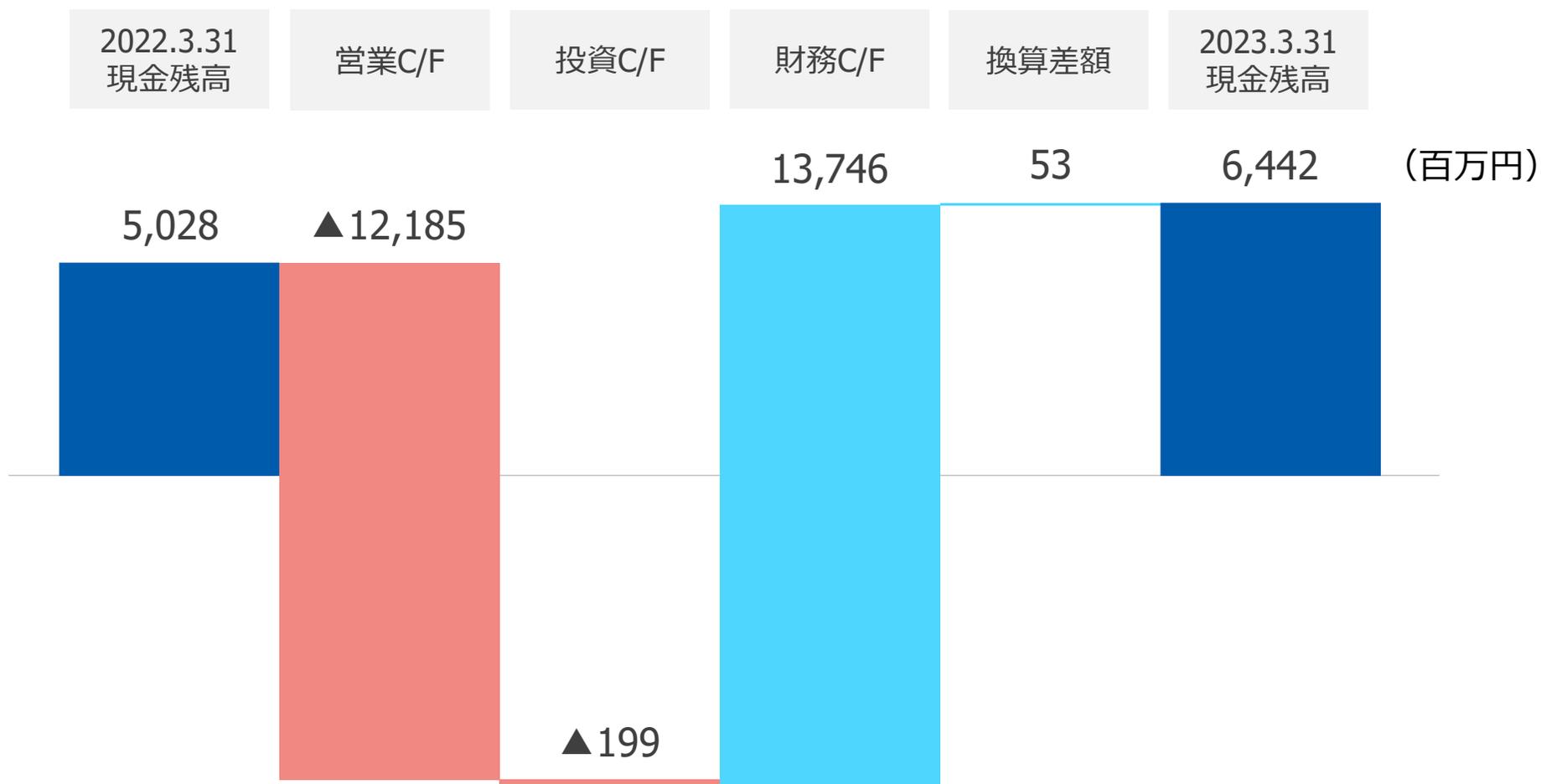


## 負債・純資産

- 運転資金需要増加により 有利子負債増加

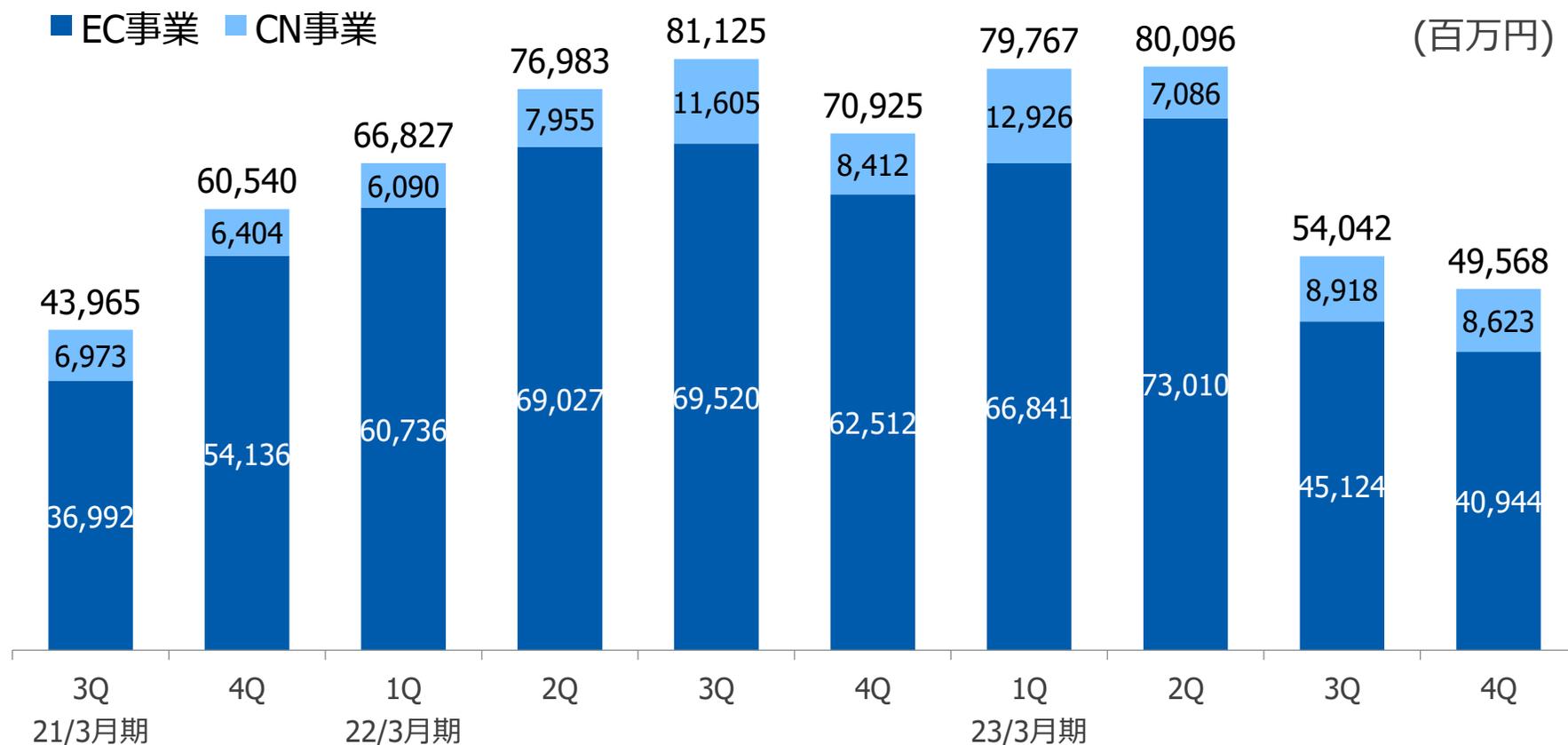


# キャッシュ・フロー計算書



# 受注高の推移

- CN事業 2023年3月期は堅調 1Qは大型案件あり
- EC事業 2023年3月期 3Q以降供給改善傾向 顧客の発注時期が正常化に向かう





# 中期経営計画 VISION2025 2024年3月期 業績見込み

代表取締役社長 徳重 敦之

# VISION2025 財務指標 最新見通し



## 2023年3月期 財務指標を達成

	VISION2025 目標値 (初期)	2023年3月期	VISION2025 最新見通し
売上高	2,000 億円±10%	2,403 億円	≥ 2,500 億円
経常利益率	> 5.0 %	5.2 %	≥ 5.5 %
ROE (株主資本)	> 15.0 %	26.1 %	≥ 20.0 %

## 増益増収 (増益率 > 増収率) による持続的成長を目指す

次期中期経営計画 2024年度中に公表予定

# 事業計画前提

2023年3月期

## 急伸期

- 半導体市場 好調
- 半導体供給 逼迫 継続
- IT投資堅調
- 為替 円安

売上高 2,403 億円  
経常利益率 5.2 %  
ROE 26.1 %

2024年3月期

## 調整期

- 半導体市場 前年比マイナス
- 半導体供給 段階的に正常化
- IT投資堅調
- 為替 前年同水準
- 半導体商権拡大

売上高 2,300 億円  
経常利益率 5.2 %  
ROE 21.5 %

2025年3月期

## 成長期

- 半導体市場 幅広い分野で回復
- 半導体供給 逼迫 限定的
- IT投資堅調

売上高  $\geq 2,500$  億円  
経常利益率  $\geq 5.5$  %  
ROE  $\geq 20.0$  %

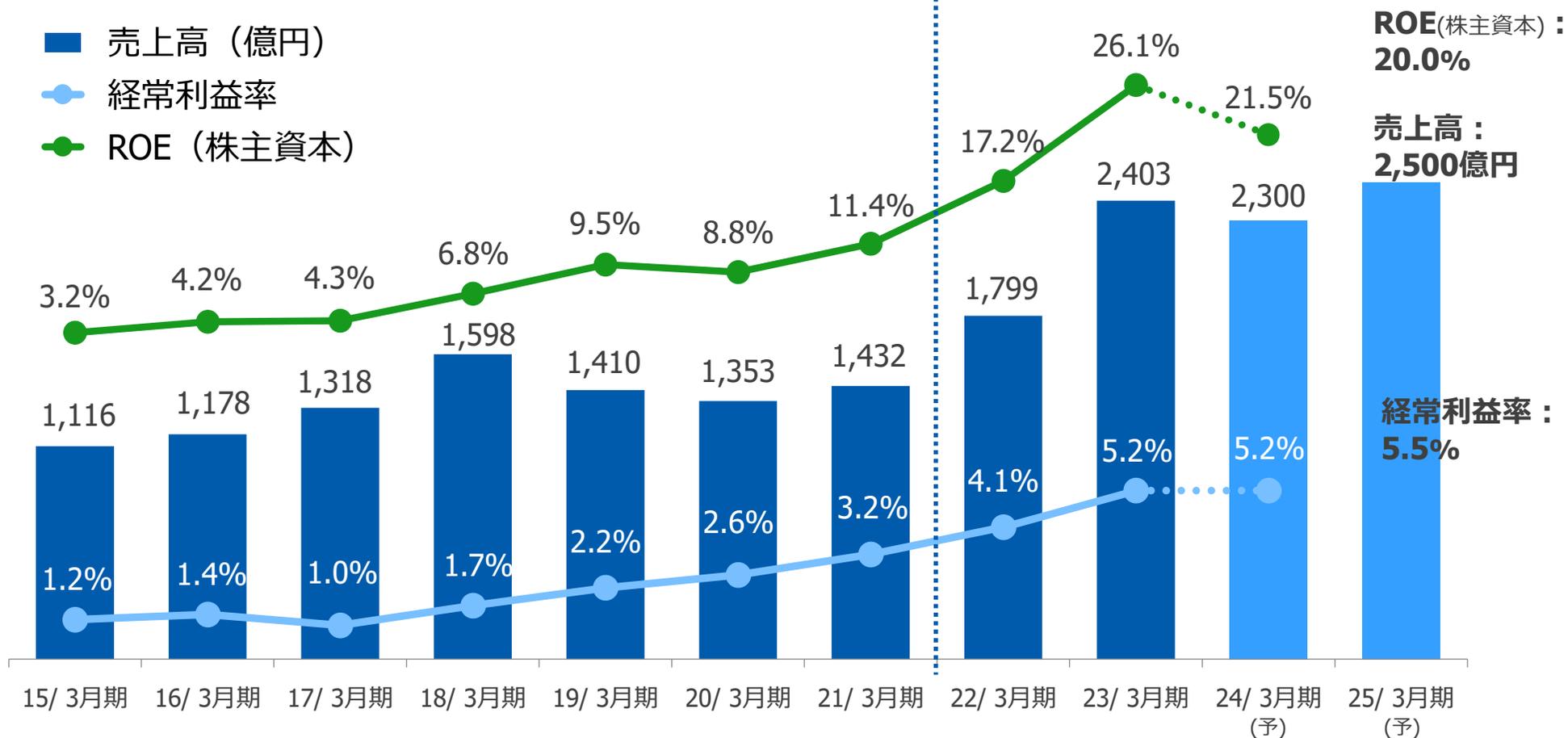
# 中期経営計画



## VISION2020

## VISION2025

- 売上高 (億円)
- 経常利益率
- ROE (株主資本)



# 利益成長に向けた有望事業の推進



## サービスビジネスの強化

- セキュリティ関連製品 および サービス
- AI 関連サービス (AI評価・検証)
- クラウドサービス

## メーカー機能の強化

- ODM (医療関連機器)
- モノづくりシステムの海外展開
- ロボットビジョンの高機能化
- 設計・量産受託サービス

# 2024年3月期 業績見込み

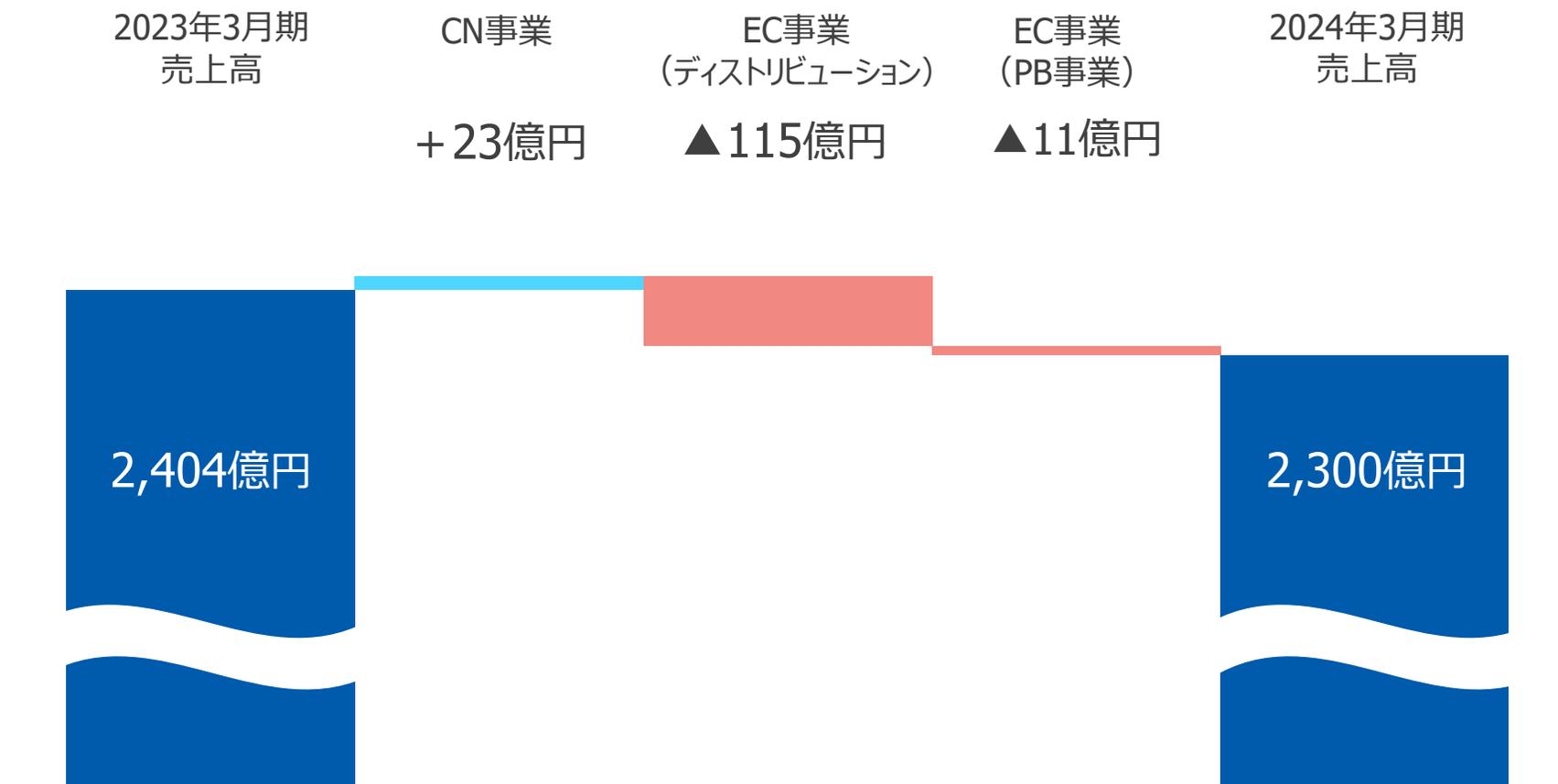


(百万円)

	2023年3月期	2024年3月期			対前期比	
	通期	上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	240,350	107,800	122,200	230,000	▲ 10,350	▲ 4.3%
CN事業	29,255	14,100	17,500	31,600	2,344	8.0%
EC事業(連結)	211,094	93,700	104,700	198,400	▲ 12,694	▲ 6.0%
EC事業	196,595	87,700	97,350	185,050	▲ 11,545	▲ 5.9%
PB事業	14,498	6,000	7,350	13,350	▲ 1,148	▲ 7.9%
経常利益 (利益率)	12,478 (5.2%)	5,000 (4.6%)	7,000 (5.7%)	12,000 (5.2%)	▲ 478	▲ 3.8%
当期純利益 (利益率)	8,778 (3.7%)	3,550 (3.3%)	4,900 (4.0%)	8,450 (3.7%)	▲ 328	▲ 3.7%

※ 当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

# 2024年3月期 業績見込み 売上高増減



※金額は四捨五入で記載しております

# 株主還元 株式分割

- 株式分割の目的

投資家がより投資しやすい環境を整え 投資家層の拡大を図る

- 株式分割の概要

分割の割合	1株につき3株の割合で分割
基準日	2023年 9月30日
効力発生日	2023年10月 1日

	現在	株式分割後
発行済株式総数	10,445,500 株	31,336,500 株
発行可能株式総数	25,600,000 株	76,800,000 株

# 株主還元 配当



## 1株当たり配当金

(円)

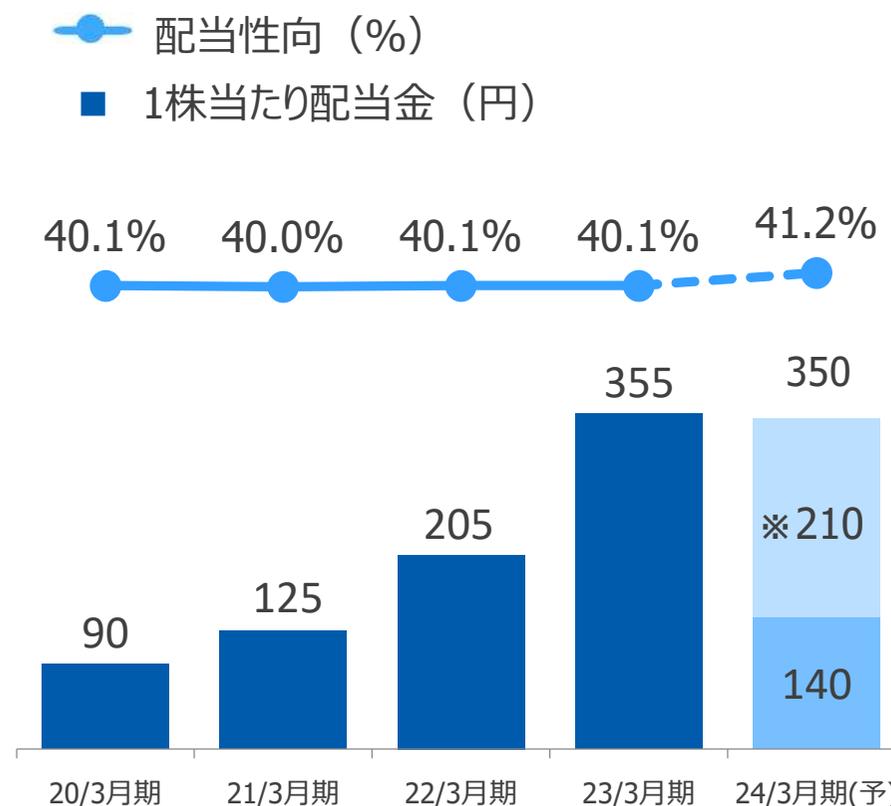
	2023年3月期		2024年3月期	
	期末配当 前回予想	期末配当 修正予想	予想	分割考慮 なし予想
中間	145	145	140	140
期末	<b>165</b>	<b>210</b>	※70	210
合計	<b>310</b>	<b>355</b>	—	<b>350</b>

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で  
株式分割を実施予定

## 配当政策

- 配当性向 40%
- 安定的・継続的な配当

## 配当金・配当性向



※株式分割を考慮しない場合の配当金額で記載

The logo features a stylized 'C' composed of three curved segments: a blue segment on the left, a green segment at the top, and a red segment at the bottom. To the right of the 'C', the words 'onnect Beyond' are written in a bold, black, sans-serif font.

#### 本資料に関する注意事項

本資料で述べられている将来に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な要因により、今後の業績見通しが本資料と異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

本資料に掲載された会社名、製品名、サービス名ならびにロゴは、各社の商標または登録商標です。



# 補足資料

# 補足資料 一覽



- 中期経営計画 VISION2025 P27-28
- 為替差損 P29
- 損益計算書 P30-31
- CN事業 品目別売上高構成 P32
- EC事業 品目別売上高構成 P33
- EC事業 用途別売上高構成 P34
- 品目 P35
- 受注残高の推移 P36

# 中期経営計画 VISION2025：事業環境とMISSION



想定する事業環境

## Society 5.0 の到来

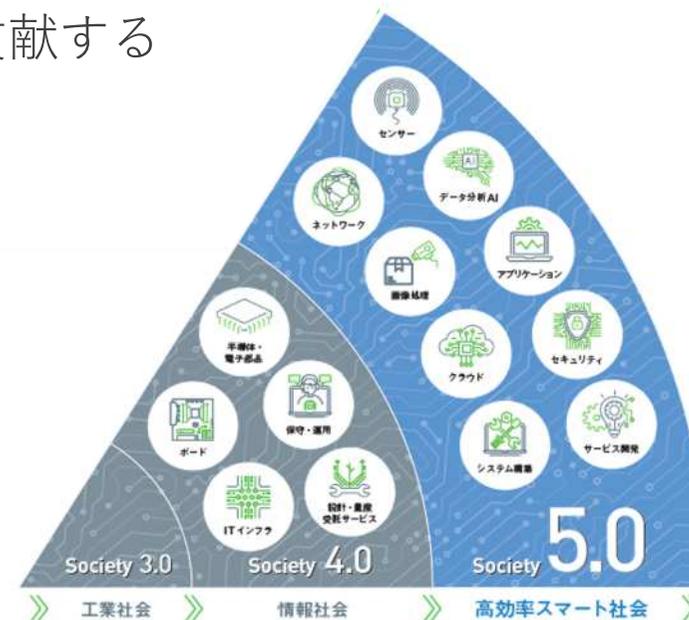
低成長経済下における  
高効率スマート社会



当社のMISSION

## DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION

デジタルトランスフォーメーションを  
実現する製品・サービスを提供し  
高効率スマート社会の持続的発展に  
貢献する



## 技術商社機能を持つメーカーへ

### 進化する技術商社機能

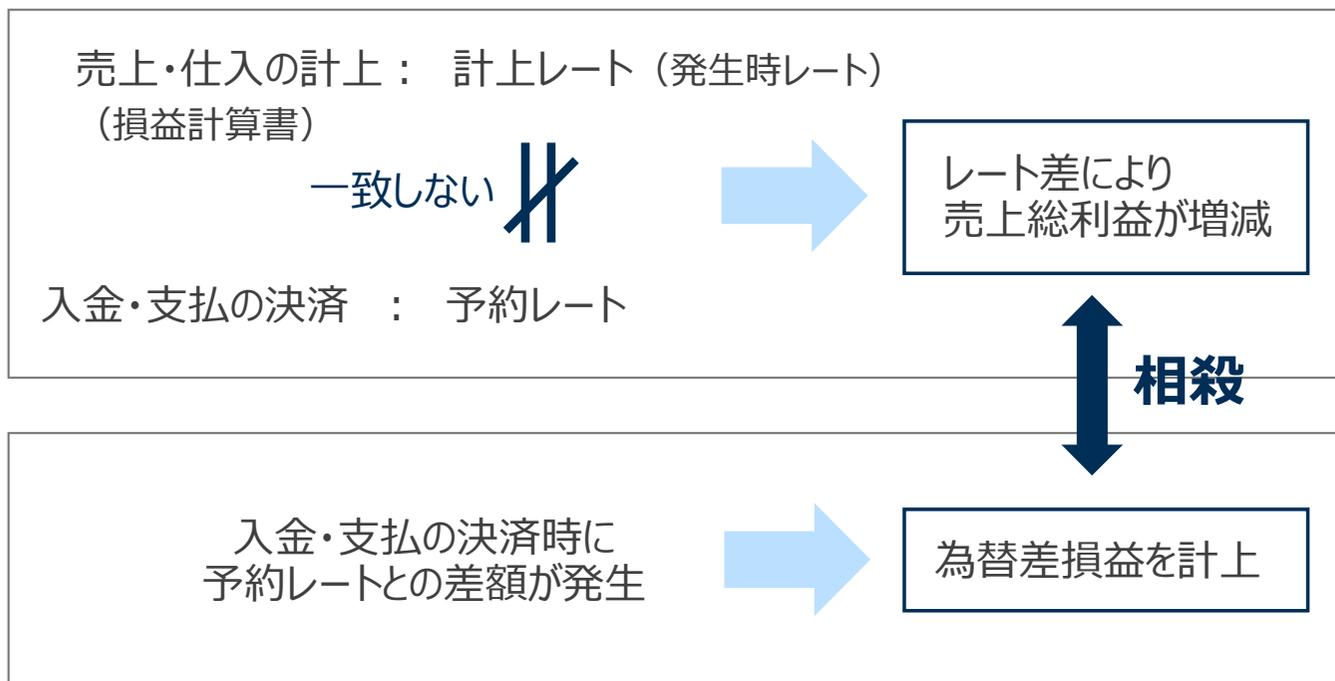
- データ・サービス・ストックビジネスを利益源泉とするビジネスモデル
- メーカー事業の成長に資する顧客基盤の維持・拡大
- 安定的な利益基盤の構築

### メーカーとして目指す形

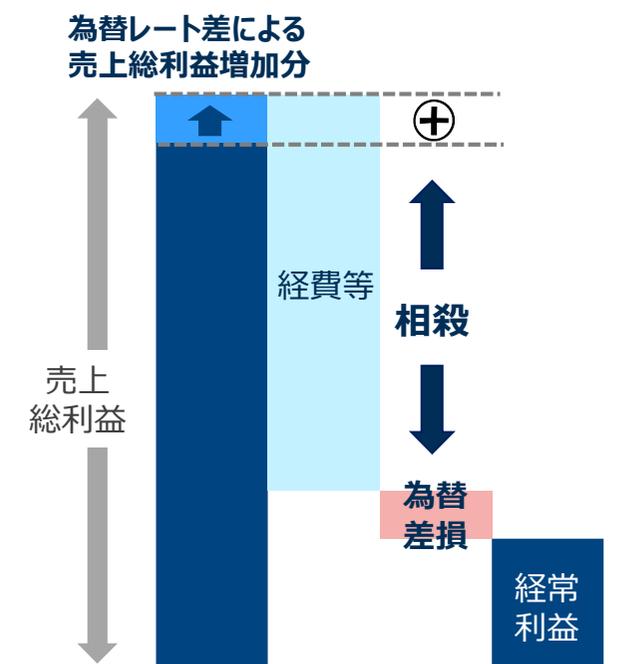
- モノづくりシステムメーカー
- ODMメーカー
- 課題解決型の設計開発部門
- 高効率スマート工場

# 為替差損

## 為替リスクヘッジとして先物為替予約を実施



円安進行時のイメージ



## 為替変動の経常利益への影響は軽微

※ ただし、先物為替予約コストである、日米金利差による金利ディスカウント費用は為替差損として計上されます。

# 損益計算書



(百万円)

	2021年3月期				2022年3月期				2023年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	28,458	33,443	37,204	44,161	41,009	41,770	45,112	52,014	50,677	61,091	64,127	64,453
CN事業	5,102	5,323	5,066	8,440	4,455	5,547	5,477	7,980	5,407	7,263	7,191	9,393
EC事業	23,356	28,119	32,138	35,720	36,554	36,223	39,634	44,034	45,270	53,828	56,935	55,059
売上原価	24,120	29,005	31,932	37,607	35,377	36,140	38,694	44,056	43,247	52,459	55,409	54,990
売上総利益	4,338	4,437	5,272	6,554	5,632	5,629	6,417	7,958	7,430	8,632	8,717	9,463
利益率	15.2%	13.3%	14.2%	14.8%	13.7%	13.5%	14.2%	15.3%	14.7%	14.1%	13.6%	14.7%
販管費及び一般管理費	3,731	3,921	3,903	4,424	4,173	4,332	4,441	4,560	4,472	5,016	4,881	5,645
営業利益	607	515	1,368	2,129	1,459	1,297	1,976	3,397	2,957	3,615	3,835	3,817
	2.1%	1.5%	3.7%	4.8%	3.6%	3.1%	4.4%	6.5%	5.8%	5.9%	6.0%	5.9%
営業外収益	84	103	9	-15	57	79	24	27	39	120	35	72
営業外費用	21	26	27	101	321	91	222	368	836	688	585	-94
経常利益	669	592	1,350	2,013	1,195	1,285	1,778	3,057	2,160	3,048	3,285	3,984
利益率	2.4%	1.8%	3.6%	4.6%	2.9%	3.1%	3.9%	5.9%	4.3%	5.0%	5.1%	6.2%
CN事業	592	448	503	1,290	386	532	320	995	381	522	131	984
EC事業	77	143	847	722	809	753	1,458	2,062	1,779	2,525	3,153	3,000
特別利益	0	1	0	0	1,921	0	0	140	0	0	0	0
特別損失	1	27	0	8	0	114	3	1,351	0	2	0	6
税引前当期純利益	668	565	1,350	2,004	3,117	1,171	1,775	1,846	2,160	3,045	3,284	3,978
利益率	2.3%	1.7%	3.6%	4.5%	7.6%	2.8%	3.9%	3.5%	4.3%	5.0%	5.1%	6.2%
当期純利益	442	411	989	1,374	2,176	805	1,257	1,249	1,501	2,147	2,325	2,904
利益率	1.6%	1.2%	2.7%	3.1%	5.3%	1.9%	2.8%	2.4%	3.0%	3.5%	3.6%	4.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	433	389	963	1,356	1,851	794	1,249	1,189	1,479	2,104	2,316	2,876
利益率	1.5%	1.2%	2.6%	3.1%	4.5%	1.9%	2.8%	2.3%	2.9%	3.4%	3.6%	4.5%

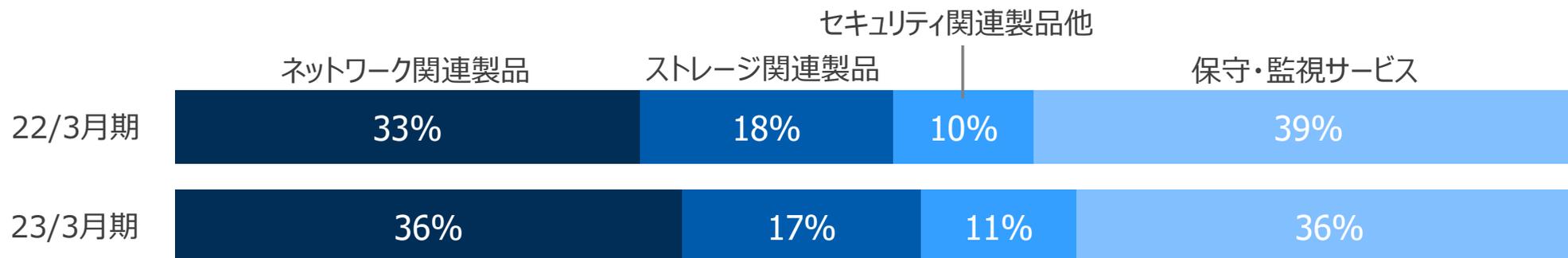
# 損益計算書



(百万円)

	2023年3月期													
	1Q		2Q		上期		3Q		4Q		下期		通期	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
売上高	50,677	23.6%	61,091	46.3%	111,769	35.0%	64,127	42.1%	64,453	23.9%	128,580	32.4%	240,350	33.6%
CN事業	5,407	21.4%	7,263	30.9%	12,670	26.7%	7,191	31.3%	9,393	17.7%	16,584	23.2%	29,255	24.7%
EC事業	45,270	23.8%	53,828	48.6%	99,098	36.2%	56,935	43.7%	55,059	25.0%	111,995	33.9%	211,094	34.9%
売上原価	43,247	22.2%	52,459	45.2%	95,706	33.8%	55,409	43.2%	54,990	24.8%	110,399	33.4%	206,106	33.6%
売上総利益	7,430	31.9%	8,632	53.3%	16,062	42.6%	8,717	35.8%	9,463	18.9%	18,181	26.5%	34,243	33.6%
販管費及び一般管理費	4,472	7.2%	5,016	15.8%	9,489	11.6%	4,881	9.9%	5,645	23.8%	10,527	16.9%	20,016	14.3%
営業利益	2,957	102.6%	3,615	178.6%	6,573	138.4%	3,835	94.1%	3,817	12.4%	7,653	42.4%	14,227	75.0%
経常利益	2,160	80.7%	3,048	137.0%	5,208	109.9%	3,285	84.7%	3,984	30.3%	7,270	50.3%	12,478	70.5%
CN事業	381	-1.3%	522	-2.0%	903	-1.7%	131	-58.8%	984	-1.1%	1,116	-15.1%	2,019	-9.6%
EC事業	1,779	119.7%	2,525	235.3%	4,305	175.4%	3,153	116.3%	3,000	45.5%	6,153	74.8%	10,459	105.7%
税引前当期純利益	2,160	-30.7%	3,045	159.9%	5,206	21.4%	3,284	85.1%	3,978	115.5%	7,263	100.6%	12,469	57.6%
当期純利益	1,501	-31.0%	2,147	166.4%	3,648	22.3%	2,325	85.0%	2,904	132.5%	5,230	108.6%	8,879	61.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,479	-20.1%	2,104	164.9%	3,584	35.5%	2,316	85.5%	2,876	141.8%	5,193	112.9%	8,778	72.6%

# CN事業 品目別売上高構成



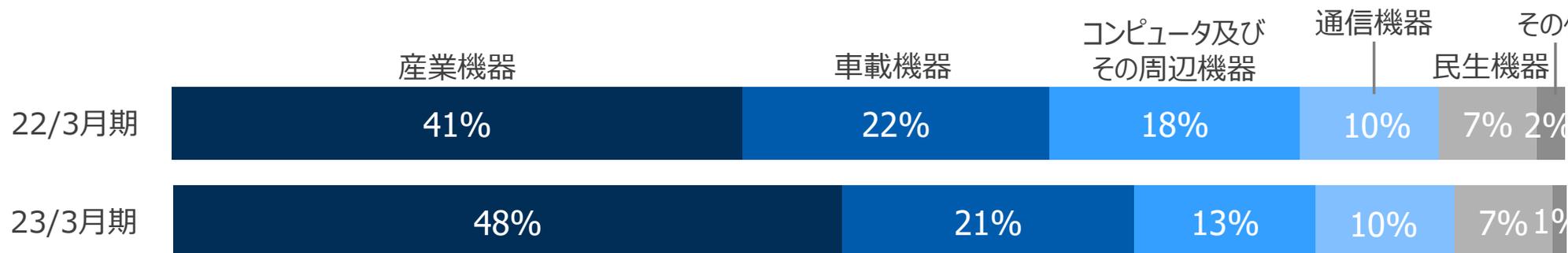
品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
ネットワーク関連製品	36.0%	システムインテグレーター データセンター・クラウド事業者向け機器販売好調	アリスタネットワークス F5 エクストリームネットワークス
ストレージ関連製品	17.4%	システムインテグレーター 通信事業者向けフラッシュストレージ大型案件	ピュアストレージ デル・テクノロジーズ
セキュリティ関連製品	42.7%	システムインテグレーター向けクラウドセキュリティ エンタープライズ向けエンドポイントセキュリティ伸長	ネットスコープ センチネルワン ニュータニックス
保守・監視サービス	14.1%	ストレージ製品保守増加	TED

# EC事業 品目別売上高構成



品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
アナログIC	31.3%	所要増により産業機器 車載機器向け増加	TI / NXP
プロセッサ	20.8%	産業機器向け増加 POS低調	NXP / TI / インフィニオン / インテル
ロジックIC	46.9%	産業機器向け増加 商権移管により車載機器向け増加	TI / NXP / ラティス / マックスリア / インフィニオン / リアルテック / ソシオネクスト
メモリIC	35.3%	産業機器向け増加	インフィニオン
ボード・電子部品他	52.2%	産業機器 通信基地局向け増加 PCストレージ向け増加	NXP / PFU / ハギワラソリューションズ / ウェスタンデジタル / インテル
ソフトウェア・サービス	29.5%	クラウドビジネス増加	マイクロソフト / DELL / マカフィー
PB	41.9%	設計・量産受託サービス TED長崎 ファースト増加	TED / TED長崎 / ファースト

# EC事業 用途別売上高構成



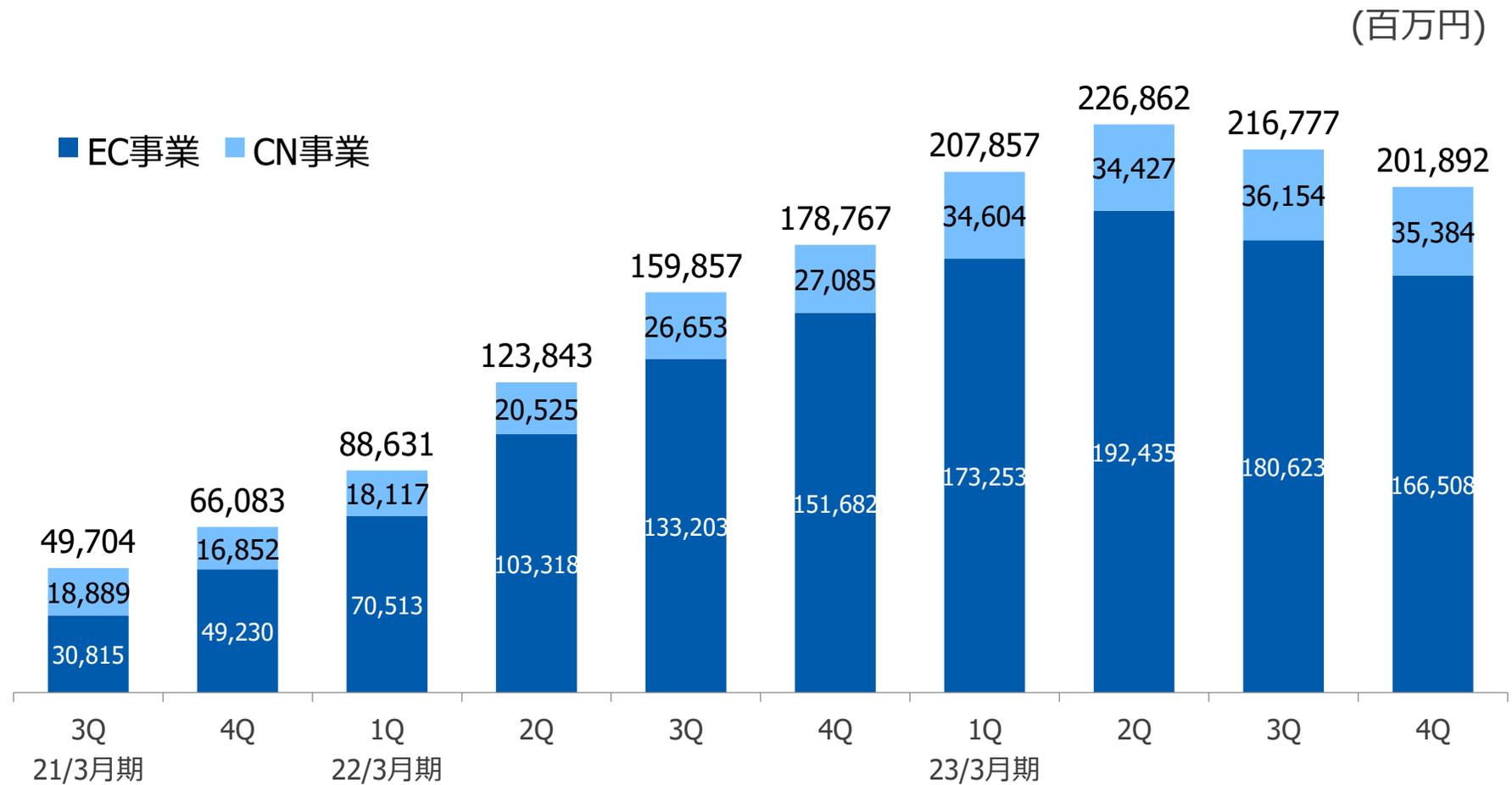
用途	増減率	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	58.6%	医療機器 放送機器 監視カメラ FA機器 計測器 工業用ロボット 工作機械 半導体製造装置 インバータ	所要増によりアナログIC プロセッサ増加 半導体製造装置 医療機器向けボード増加
車載機器	27.2%	カーナビゲーション カーオーディオ ボディ系	所要増によりアナログIC プロセッサ増加 商権獲得によりロジックIC増加
コンピュータ及びその周辺機器	▲2.5%	複合プリンタ プロジェクタ OA機器 ストレージ サーバー PC及び付属機器 POS	POS向けプロセッサ PC向けロジックIC低調
通信機器	39.0%	ルータ 伝送装置 基地局	基地局向け 電子部品 アナログIC増加
民生機器	17.1%	デジタルカメラ デジタルビデオカメラ TV DVD AV機器 家庭用ゲーム リモコン 白物家電	AV機器向けプロセッサ ロジックIC増加

# 品目



	品目	主な製品	機能
CN事業	ネットワーク関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ	インターネットの接続負荷の分散 スイッチングハブ
	ストレージ関連製品	フラッシュストレージ	大容量データに高速に接続、記憶する
	セキュリティ関連製品	エンドポイント ネットワーク クラウド	コンピュータシステム、ネットワーク、データなどを、攻撃や 破損、不正アクセスから保護する
	保守・監視サービス	機器の保守サービス セキュリティ監視サービス	
EC事業	アナログIC	アナログIC	色々な用途に共通に使用されるIC
	プロセッサ	CPU DSP	電子機器の頭脳 演算機能・制御機能
	ロジックIC	画像処理用IC 通信・ネットワーク用IC ASIC PLD	論理回路をパッケージ化したIC 特定用途向けに作ら れた専用IC お客様の仕様に応じて作られる固有IC
	メモリIC	SRAM FRAM MRAM フラッシュメモリ	記憶用IC 書込み読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
	ボード・電子部品他	ボード 電源 光学部品	プリント配線基板上にIC 電源 コネクタなどの部品を 実装した製品（ボード）
	ソフトウェア・サービス	ソフトウェア クラウドサービス	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア サブスクリプションでのサービス提供
	PB	設計・量産受託サービス 自社ブランド製品	お客様の仕様に応じた基板の設計・開発・量産 製造業向け機器

# 受注残高の推移



## 質疑応答

ご質問のある方は  
メッセージ欄にご記入いただき、  
メッセージをご送信ください。

## アンケートご協力のお願い

「アンケートにご協力ください」  
をクリックいただき、  
アンケートにご回答ください。